

2002年5月24日

各 位

会 社 名 神鋼電機株式会社  
代表者名 取締役社長 佐伯弘文  
(コード番号 6507 東証第 1 部)  
問合せ先 総務人事部  
法務・広報グループ長  
小 島 茂  
(TEL . 03 - 5683 - 1112 )

## 会社分割による半導体・液晶搬送システム事業部門合併のお知らせ

当社は、2002年10月1日を期して、下記のとおり当社の半導体・液晶搬送システム事業部門を会社分割し、米国のアスト グループのアスト ジャパン株式会社（以下アスト ジャパン）との合併により事業基盤の更なる強化を図ることを目的として、株式譲渡契約及び株主間契約を締結することを、本日開催の取締役会において決定いたしましたのでお知らせいたします。

〔4月16日に基本合意について発表済みです。〕

### 記

#### 1. 会社分割の目的

半導体・液晶搬送システムの事業環境は、グローバル規模で変化しており、いち早く的確に対応することが求められております。このような環境のなかで、グローバルに経営資源を有する企業との連携が不可欠であるとの認識から、当社とアスト グループの両社出資による合併会社を設立し、世界 No. 1 の地位をさらに盤石にして、同事業をより発展させることを目的としております。

合併会社設立により、技術開発・製品面、セールスネットワーク面ともに相互補完が実現し、顧客へのトータルソリューションを一層強化し、業界における地位を確固たるものとする事ができます。

#### 2. 会社分割の内容

当社の半導体・液晶搬送システム事業を分社型新設分割方式により会社分割し、100%子会社を設立してその株式の51%をアスト ジャパンに譲渡（譲渡金額 8,160 百万円）します。

### 3. 会社分割の要旨

#### (1) 分割の日程

分割計画書承認株主総会	2002年6月27日
分割期日	2002年10月1日
分割登記	2002年10月1日

#### (2) 分割方式

##### 1. 分割方式

当社を分割会社とし、承継会社としてアシスト シンコ株式会社（以下承継会社）を設立する新設分割です。

##### 2. 当分割方式を採用した理由

合併会社をつくるためにこの方式を採用いたしました。

#### (3) 株式の割当

当社に、承継会社の株式9,900株（100%）を割当て交付する。

その後、株式譲渡契約に基づきアシスト ジャパンに対し、承継会社の発行済株式の51%を譲渡する予定です。

#### (4) 承継会社が承継する権利義務

資産：本事業に属する流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産

負債：本事業に属する流動負債、固定負債

知的財産権等：本事業に属する特許権等の知的財産権、その使用权並びに実施権等、  
ライセンス契約

契約関係：本事業に関して当社が締結した取引基本契約等契約、附随する権利義務

雇用契約等：本事業に主として従事する当社の従業員全員等との雇用契約、附随する権利  
義務

債務の承継については、当社の債務が免責的に承継会社に承継されます。

#### (5) 債務履行の見込み

本分割後の当社及び承継会社に承継することが予定される資産の額は負債の額を上回ることが見込まれます。

当社及び承継会社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測さ

れておりません。

したがって、当社及び承継会社の負担すべき債務の履行の見込みがあると判断いたしました。

(6)承継会社に新たに就任する役員(2002年10月1日現在の予定)

代表取締役社長 河野 等(現 当社常務取締役)  
 取締役 今川 忠(現 当社取締役)  
 取締役 佐伯 弘文(現 当社取締役社長〔兼務〕)  
 取締役 佐藤 祐一(現 当社経営企画部企画グループ長〔兼務〕)  
 取締役 河野 恭廣(現 当社経営企画部主席部員〔兼務〕)  
 監査役 鈴木 秀一(現 当社経営企画部経理グループ長〔兼務〕)

3. 分割当事会社の概要

(1) 商号	神鋼電機株式会社(分割会社)	アシスト シンコー株式会社 (承継会社)
(2) 事業内容	電気機械機具の製造販売等	半導体ウェーハ及び液晶ガラス 基盤搬送システムの開発、設計、 製造、組立、販売、据付工事、導 入指導、保守、メンテナンス等
(3) 設立年月日	1949年8月18日	2002年10月1日
(4) 本店所在地	東京都江東区東陽7-2-14	東京都江東区東陽7-2-14
(5) 代表者	取締役社長 佐伯弘文	代表取締役社長 河野 等
(6) 資本金	9,701百万円	495百万円
(7) 発行済株式総数	146,143,590株	9,900株
(8) 株主資本	12,796百万円	未定
(9) 総資産	100,884百万円	未定
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	2,613名	約240名
(12) 主要取引先	多数	半導体及び液晶メーカー各社

(13) 大株主及び持株比率	(株)神戸製鋼所 24,246千株(16.59%) 三菱信託銀行(株)退職給付信託(神戸製鋼所) 24,240千株(16.58%)	神鋼電機(株)9,900株(100%) 〔10月にアシスト ジャパンに対して株式の51%を譲渡する予定です。〕
(14) 主要取引銀行	みずほコーポレート銀行、UFJ銀行	未定
(15) 当事会社の関係	資本関係	承継会社は当社の100%子会社となった後、アシスト ジャパンにその株式51%を譲渡する。
	人的関係	当社現取締役2名が承継会社の取締役に就任する。 当社取締役1名及び当社従業員2名が承継会社の取締役を、当社従業員が監査役を兼務する。
	取引関係	当社が承継会社にモータ等を供給する。

分割会社については2002年3月31日現在で、承継会社については2002年10月1日現在の予定を記載しています。

(16)最近3決算期間の業績

単位：百万円

決算期	当社(分割会社)[単独]		
	2000年3月期	2001年3月期	2002年3月期
売上高	72,047	84,237	76,374
営業利益	2,020	3,442	2,025
経常利益	741	1,810	635
当期純利益	2,085	1,017	772
1株当たり当期純利益(円)	14.27	6.96	5.29
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	50.61	57.57	87.56

4. 分割する事業部門の内容

(1)半導体・液晶搬送システム部門の内容

事業内容は、半導体ウェーハ搬送システム及び液晶ガラス基板搬送システムの開発、設計、製造、販売等であり、主要製品は、次のとおりです。

ホイスト式天井搬送システム(OHT)、シャトル式天井搬送システム(OHS)、無人搬送車(AGV)及び制御用統合管理システム(MCS)

## (2) 半導体・液晶搬送システム部門の2002年3月期における経営成績

	当部門(a)	当社2002年3月期実績(b)	比率(a/b)
売上高	12,119百万円	76,374百万円	15.8%

## (3) 2002年3月期における譲渡資産、負債の項目および金額

単位：百万円

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	8,485	流動負債	2,294
固定資産	432	固定負債	1,150
合 計	8,917	合 計	3,444

上記金額は、2002年3月31日現在の承継会社に承継させる予定の資産及び負債の金額です。ただし、会社分割実施時点では、承継会社が承継する分割対象資産等の変更により変動します。

## 5. 分割後の当社の状況

## 分割後の単独業績見通し

	2003年3月期	2004年3月期
売上高	71,100百万円( 6,800百万円)	67,700百万円( 13,000百万円)
営業利益	2,300百万円( 690百万円)	2,300百万円( 1,100百万円)
経常利益	800百万円( 670百万円)	1,000百万円( 1,000百万円)
当期純利益	2,100百万円( 3,130百万円)	950百万円( 600百万円)

(注)( )内は会社分割による影響見込み額である。

## 分割後の連結業績見通し

	2003年3月期	2004年3月期
連結売上高	77,000百万円( 6,800百万円)	73,600百万円( 13,000百万円)
連結営業利益	2,300百万円( 690百万円)	2,300百万円( 1,000百万円)
連結経常利益	1,000百万円( 670百万円)	1,300百万円( 1,000百万円)
連結当期純利益	2,300百万円( 3,330百万円)	1,250百万円( 600百万円)

(注)( )内は会社分割による影響見込み額である。

## 6. 分割後の承継会社の状況

## 分割後の単独業績見通し

	2003年3月期	2004年3月期
売上高	6,800百万円	13,000百万円
営業利益	690百万円	1,100百万円
経常利益	670百万円	1,000百万円
当期純利益	400百万円	600百万円